@ 公開特許公報(A) 平4-2410

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)1月7日

B 23 D 61/02 B 28 D 1/04 Z 9029-3C 7604-3C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

60発明の名称

ソーブレード用回転基板及びソーブレード

20出 願 平 2 (1990) 1 月 20日

@発明者 小六 修一」

大阪府堺市鳳北町2丁80番地 大阪ダイヤモンド工業株式

会社内

@発明者 宮尾 一郎

大阪府堺市鳳北町2丁80番地 大阪ダイヤモンド工業株式

会社内

@発明者 加納 裕史

大阪府堺市鳳北町2丁80番地 大阪ダイヤモンド工業株式

会社内

勿出 願 人 大阪ダイヤモンド工業

株式会社

大阪府堺市鳳北町2丁80番地

明細有

1. 発明の名称

ソープレード用回転基板及びソープレード

2. 特許請求の範囲

- (1) 回転基板の外線に近い位置の円周を基準に接 基板の回転中心に向って傾斜する複数のS字状ス リットを略等間隔に形成し、譲スリットに充填剤 を充填して、回転基板との一体化をはかったこと を特徴とするソープレード用回転基板。
- (2) 額求項(1)の回転基板の外縁に多数の課を 形成し、前記溝によって形成される台部にプレー ドを一体にまたは取外し可能に機械的に固定して なるソーブレード。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は石材、コンクリートの切断等に使用されるソーブレード用回転基板及び同基板を用いたソーブレードに関するものであって、特に回転切断中に発する騒音を抑制することを指向するものである。

[從来技術]

ソーブレードの発する騒音を防止できるソーブレードが特公昭 50-10040 号公報に関示されている。このソーブレードにおいては回転基板の周線におけるブレードの基部付近から略中心に向って適当の幅、例えば 1.5mm、適当の長さ、例えば 2.5mm、適当の長さ、例えば 2.5mm、適当の長さ、例えば 2.5mm で形成し、前記の各割溝に回転基板より軟質の硬化性合成機脂を充填して割溝に固着させたものが示されている。

この構成によれば、回転時、ブレードから生じる音波に前記硬化性合成樹脂充填層からの低い音波が干渉して、全体として、音波の同類、共鳴を妨げて単純な高音を複雑な低音に変化させ、高く鋭い金属音が消去されると説明されている。

実際、回転基板の周辺部に形成されるブレードは高速で回転して空気に乱流を生じて音を発し、この乱流の発生により外力を受て振動し、あるいは彼切削材の負荷によって外力を受て強制振動し、この振動が回転基板の振動と共鳴して大きな

音を発生するものと考えられる。この点において 前記公報に記載されるものは、複数の前溝をブレード部の基部付近から略中心に複数条設け、これをブレードより数質の硬化性樹脂を充填して扱動伝播を部分的にとどめるようにしているものと理解され、共鳴も減少するものと考えられる。

[解決しようとする問題点]

しかし、前紀公報記載のものでは、中心よりの 放射状方向に振動の緩衝帯があり、これによっ て、ブレード部によって生じる振動は、回転基板 上における円周方向において抑制されるが、ブレ ード部で生じる振動は中心部で反射し、その結果 生じる振動は十分抑制できないものと考えられる。

[問題を解決するための手段]

本発明は上記観点より、大きな撮動を生じる原因となる回転基板周辺のブレード(銀 歳 部)よりの援動を回転基板上の円周方向のみならず、回転基板周辺よりその中心方向において抑制できる

おける拡大図で、同(ロ)は第 1 図 A-Aにおける 断面拡大図である。図において 6 は充填した充填 剤を示す。

第 1 図に示すように、本例では、基板径 44インチで S 字状スリットは 8 個を形成したものである。通常基板の厚みは、 4 ~ 9.5mm、直径は 30 ~ 100インチ (75~ 254cm)程度のものが多く使われる。

回転基板1の中心を0とし、回転基板1の外線 に近い位置に、第一の円周7を設定し、その内側 に第2の円周8を設定する。

然して、S字状スリットは、上の曲面が第1の円周に沿い、下の曲面は第2の円周に沿い、且つ直線の面は中心0に対して傾斜する様に、略等間隔に扱ける。

このS字状スリット4はレーザー加工機によって形成され、各スリットの両端部は丸みをもたせるように加工されており、そのスリット幅は0.4mm程度が適当である。 尚図の様にS字状内に適当数の不連続部を設けてもよい。

ようにするものであって、その構成は、回転基板の外線に近い位置の円周を基準に該基板の回転中心に向って傾斜する複数のS字状スリットを略等間隔に形成し、このスリットに充填剤を充填して、回転基板との一体化をはかったものである。

更に、本発明は前記基板外周において形成される多数プレード間の溝に前記同様に充填剤を充填 して回転プレードの一体化をはかる実施態様をも 提示するものである。

以下図面に示す実施例により本発明を説明す

第 1 図は本発明のソープレード用回転基板全体 を示す。

1 は回転基板を示す。回転基板 1 は鋼板、又はステンレス鋼板を打ちぬいて円形に形成したものであり、 2 は回転基板 1 の中心に形成した軸孔、3 はブレードを示し、 4 は S 字のスリットを示す。この S 字状スリットには 5 の様に非連続部を設けておくことが好ましい。

第2図(1)は、第1図8-8で囲まれた部分に

上記において、第一の円周7と第二の円周8との径上の差1、スリット4との間は、曲面の半径r、直線面の傾斜角は回転基板1の切削負荷時の機械的強度に関係するものである。

このようなスリットの形状、配置により基板の限(高速回転研削中、ブレードを所定平面内に支持するための基板の開性)を弱めることなく、スリット自体の延べ長さを大とすることができ、充填剤の量も増大し、消音効果を向上させることができる。

また、各S字スリット4とは同形状、または若 干瓷運があってもいずれでもよい。

すべてのS字状スリット4には合成樹脂に耐熱性、耐圧性、耐振のシール剤を配合した充填される合成樹脂として充填される合成樹脂とで変けない。ここに充填される合成樹脂とで変けない。ではないで、切削水にも溶けにくい耐水に強力では、高回転数による遠心力ではけいには、強力なるのが最適であり、シール材としては例えば石綿、のが最適であり、シール材としては例えば石綿、

ガラス繊維を含むものが用いられ、本充填剤は硬化後回転基板の硬度より低い硬度を有するものとする。

[試験例]

直径 40,60,72,100インチ(約100~254cm)、厚み5.0~7.0,6.5~3.0mmの回転基板(通常基板)と、問基板に幅0.2mmのS字状スリットを形成したもの(スリット加工基板)と、全スリットに低粘度可換性調整可能エポキシ注型樹脂の主剤 40以上、硬化剤 55以下、耐熱、耐圧、耐振のシール剤 10~15(いずれも重量 %)より重量を選択して配合した充填剤を注入充填して硬化させたもの(樹脂充填基板)を作製し、その消音効果試験を行った。変1はその結果を示す。

なお、測定距離は、低騒音室内で 1 m、測定器 具はリオン社製 NA-08の A スケールによった。

粉を金属で一体焼結したチャブまたはその他タングステンカーバイド焼結によるチャブ 9 がブレードとしてろう付け、溶接によって固定され、ブレードが形成される。この点は従来のものと変るところはない。

次に本発明では、 U 溝 7 の中に 前記説明の充填 剤と同様の配合の充填剤 8 が充填される。 しかし その配合は必ずしも同じでなくてもよい。 この場 合、充填剤 6 の上面 10は 溝中にあるようにして、 前後にあるチップ 9 に対して深さに余裕のある溝 を残すものとする。

第 3 図 (ロ)は前記 (f)の実施例にかえ、キー溝 11を備えるものを示す。充填剤 6 の充填については (f)に示すものと変るところはない。

このようにして回転ブレードが形成される。 [試験例]

前記試験例における直径40インチ、厚み5.0 ■■の回転基板にS字状スリットを形成し、各スリットに充填剤を充填した回転基板とこの回転基板 の周辺において、前記説明のように、全台部にチ 藝 1

91 3(1 2 5)	通常基板	スリット加工基板	樹脂充填基板	回転数 r.p.m
40	101 dB	101 "	92 "	550
60	101 #	102 "	91 "	350
72	102 "	102 <i>P</i>	91 "	300
100	103 #	104 "	92 "	230

一方、前記表 1 のサイズ 4 0 インチ (約 10 0 cm)のものに、前掲公報の 4 本の割課を鋸歯部の基部付近から中心に向けて、溝幅 1.5 mm、長さ 4 インチ (約 10 cm)のものを形成したものに前記と同配合の合成樹脂充填剤を充填して、同条件で消音効果試験したところ、その結果は 9 4 d B でもった。

次に前記スリット加工基板を用いた本発明の回 転プレードを第3図(イ)、(ロ)により説明する。

第 3 図 (1)は 第 1 図 の 基 板 に お い て そ の 周 辺 の ブレード に 相 当 す る 部 分 を 示 し た も の で 、 7 は 基 板 1 の 外 線 に 等 間 隔 で 形 成 さ れ た U 溝 で あって、 研 削 粉 を 逃 し、 放 無 郎 と な る 部 分 で あ る。 U 溝 7 に よっ て 形 成 さ れ た 全 台 部 8 に ダ イ ヤ モ ンド

ップを固定し、U源に充填剤を充填した回転プレードとを試作し、これには研削負荷をかけることなく、550r.p.mで回転させたところ、前記と同様な測定方法で、ともに924Bであった。

後者に負荷をかけ研削を行い、同様測定したところ、100dBであった。これは従来の同形状で回転基板に何の消音工作を施していないものに比べると10dB程度以上下ったことが認められた。

もっとも、本発明の基板の強度は、本出願人が 先に出願したスリットを半円形状のものを互い違い
いに配置するものに比し、若干低かったが、実用
に支障を生じることはなく、また製作は容易であ
り、実用性の高いものである。

また上記実施例においては、ブレードはチップを固着したものについて示したが、このチップの形状は、短形状でも、チーバー状でも、段差のあるステ状でもよく、且つこのチップを固着でなく第4回に示す様なカセット構造で取外し可能に取付けたものでは更に効果的に使用される。

第4図(4)(0)において、1は基板の外側部を示

し、外側端面に断面コ字状カセット台金 12が溶接等により固着されている。 8 はチップで、その内側端面に断面コ字状カセット台金 12が溶接等により固着されている。両カセット台金は、 互いにコ字状都が絡みあって嵌合する様、上下二辺の一方が長く、長い辺の外側で夫々ボディ並にチップに固着されている。

長い辺の内側は断面方向において競角のテーパー14、長さ方向には相対応して逆方向に傾斜する テーパー面15が形成されている。

短い辺17は、相手側のコ字四部16に互に嵌め込まれるが、そのため断面及び断面の直角方向において、上記テーパー14並びにテーパー面15に対応する面18が形成される。

尚、カセット台会 12は図の様に基板 1 の外側端上へ関隔をおいて多数個固着されるが、テーバー面 15のテーパー方向は縁べて同一に揃えて固着されている。

そして多数のチップ 9 に夫々固着されたカセット台全12は、上記基板 1 に固着された夫々に、第

同(ロ)は A-A線断面の拡大図である。

第3図(f)、(ロ)は本発明の回転プレード実施例をそれぞれ示す。第4図(f)(ロ)は本発明における別のチップ取付標準を示す。

1 …回転募板、2 …輪孔、3 … ブレード、4,5 … 半円形スリット、8 … 充填剤、7 … U 溝、8 … 台部、9 … チップ、10 … 充填剤上面、11 … キー連。

出願人 大阪ダイヤモンド工業株式会社 代 表 者 大 浦 桂 一 1 図矢印の方向にテーパー嵌合されて一体に結合 して使用される。

勿論切断における基板の回転方向乃至は進行方向は、矢印と逆方向で、結合は強固である。

[発明の効果]

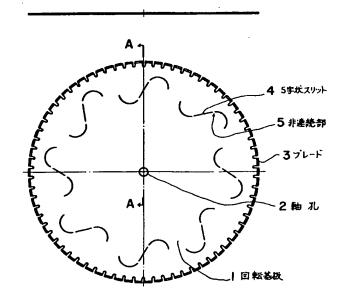
以上の結果より、本発明においては、S字状スリットとこれに合成樹脂、シール剤を含む充填剤を埋めて基板と一体化させることにより従来の中心に向けての割滞に合成樹脂を充填したものに比較して、その消音効果は十分でしかも所要の強度が保持される。

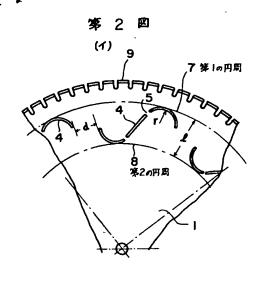
プ更に、本発明の回転基板を用い、基板周辺の台部にプレードを固定し、ブレード間の溝に充填剤を充填した回転プレードは、上記のように十分消音効果があり、この種回転プレードを用いる作業環境を改善することができる。またチップをカセット構造で取付ければ更に実用的である。

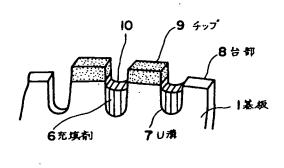
4. 画面の簡単な説明

第1 図は本発明の回転基板実施例を示す。 第2 図 (イ)は第1 図 B-B部の拡大図であり、

第一四







奪 3 図

(1)

